

平成20年9月29日

第8回半導体実装国際ワークショップ開催について

ふくおかフィナンシャルグループ（福岡銀行、熊本ファミリー銀行、親和銀行）では、九州の基幹産業である半導体関連産業振興への取組みの一環として、平成20年11月26日（水）～28日（金）の3日間、九州経済調査協会等との共催により、地場半導体関連企業様向けの商談会「第8回半導体実装国際ワークショップ（以下：MAP）」を開催いたします。

当グループでは、今後ともお客様の幅広いご要望にお応えできる商談会・セミナーの開催を行なってまいります。

<開催概要>

開催日時		平成20年11月26日（水）午後～28日（金）（商談会は26、27日の2日間のみ）
会場		J A Lリゾート シーホークホテル福岡（〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-4）
主催（予定）		M A P 2 0 0 8実行委員会、アジア半導体機構（A S T S A）、日本貿易振興機構（ジェトロ）、九州半導体イノベーション協議会、福岡県、福岡市、北九州市、福岡県産業・科学技術振興財団、九州経済国際化推進機構、九州経済調査協会、ふくおかフィナンシャルグループ
開催内容	個別商談会	事前アンケートに基づいて、M A P出展企業やM A P出展企業以外の半導体企業との個別商談をセッティングいたします（参加企業1社あたり5社程度）。
	ポスター展示	個別商談会への参加に加え、会場内にポスターを展示いただくことにより、来場者に対して幅広くP Rができます。
	参加申込みをいただいた方は、セミナー・懇親会・工場視察等の各種イベントにもご参加いただけます。	
参加料		一般参加（のみ） 【会員（ ）】20,000円／1名 【非会員】30,000円／1名 ポスター展示（+ ）【会員（ ）】50,000円／1コマ【非会員】70,000円／1コマ （ ）会員とはF F G 3行の会員組織（ふくぎん経営者クラブ・熊本ファミリーニュービジネスクラブ・しんわビジネスクラブ）の会員企業様のことです。
昨年の実績		参加者数：465名/ポスター展示企業数：46社/商談件数：284件（内成約見込46件）

参加申込に関しては、福岡銀行・熊本ファミリー銀行・親和銀行のお取引店、もしくは下記お問合せ先までご連絡ください。尚、個別商談会やポスター展示については、商談先企業や展示スペースの都合上、お断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

<MAPについて>

世界最大の半導体市場・生産地域であるアジア地域と、700社以上集積している九州の半導体関連企業とのビジネスネットワーク構築等を目的に、2001年から開催され、現在では海外を含めた九州内外の半導体業界関係者に広く認知されている半導体ビジネスワークショップです。

（MAPとは「Microelectronics Assembling and Packaging（半導体実装の意識）」の略）

MAP2008の詳細についてはホームページ（<http://map-and-rtis.com/blog/>）をご参照ください。）

【商談会実績】

	参加者数	出展企業数	商談件数	成約見込
2003	256人	33社	289件	111件
04	220人	42社	780件	231件
05	335人	52社	382件	86件
06	414人	42社	252件	61件
07	465人	46社	284件	45件
08（見込）	500人	40社	—	—

本件に対するお問合せ先

ふくおかフィナンシャルグループ 営業企画部 総合調査グループ ^{はなたに}花谷・^{わたなべ}渡辺 TEL:092-723-2576

九州経済調査協会 MAP2008実行委員会事務局

^{なかがわ}中川・^{あかの}岡野 TEL:092-721-4905